液体キセノングループ報告

KEKDTP重点レビュー、2011年4月19日、KEK 田内利明

KEK:冷凍・純化システム、PMT、エンドプレート

田内利明、真木晶弘、春山富義、田中秀治、三原智、佐伯学行 笠見勝裕(冷凍システム構築)、鈴木祥仁(モニター:Labview)

佐賀大:TPC

杉山晃

東大:DAQ、TPCテスト

森俊則、千葉哲平 (M2)

放医研: PETとしての性能仕様とシミュレーション

熊田雅之、富谷武浩、寅松千枝

横浜国大:液体キセノン基本特性、APD、ASICチップ

中村正吾、高木雄太、遠藤雄也 (M2)

協力支援:KEK素核研回路室、田中真伸氏

レビュワー:海野義信(KEK)、柴村英道(埼玉県立大)

これまでの研究内容

2007年4月 KEL測定器開発室へ提案

2007年4月 - プロトタイプ試験準備

2008年2月 新実験室完成・引越

2008年4月30日 冷凍機システムの完成

2008年5月7日 容器に液体キセノンを満たした

(TPCは設置せず、液化課程の試験)

2008年5月22日 最初のシンチレーション光の観測

2009年2月25日 最初の宇宙線による電荷シグナルの観測

(純化・循環開始後11日目)

2009年3月31日 最初のα線による電荷シグナルの観測

(純化・循環開始後45日目, 1cmドリフト)

2009年4月24日 4ch PADs, 1cmドリフトTPC試験開始

2009年度 第1実験経過

```
4/24 15:04 チェンバーの真空引きを開始
4/27 -30 真空ビルドアップ試験を3回行う; 到達真空度 1.4 x 10<sup>-4</sup>Pa
5/2 12:15 4ℓ/分のXeガス循環速度で『ガス位相』の循環開始
5/10 16:52 最初の宇宙線による電荷シグナルの観測 (8日後)
5/20 17:40 1ℓ/分のXeガス循環速度で『液体位相』の循環へ変更
5/22 14:44 最初のα線による電荷シグナルの観測(20mV)(20日後)
6/29 17:15 α線による電荷シグナルの大きさ=100mV w/o LPF
6/25 - 7/9 電荷とシンチレーションシグナルのTPC電場依存性を測定
7/23 - 31
        4chのプレアンプ(A250)を用意
8/14 - 17
        宇宙線トリガーで測定,トリガー頻度=約1/分
9/10
        藤井(東大M1)物理学会発表
         東(佐賀大D3) ASIC-FEチップR&D 物理学会発表
```

(精製循環開始からの日数)

2010年 第2実験経過

- 1/31-2/13 藤井(東大)Subatechへ交換学生
- 3/14 -27 T.Oger 交換学生として来日
- 3/18 真空引き開始、3/20 ゲッターポンプON
- 3/23 液化開始、3/25 純化循環開始
- 3/29 放電ですべてのBF862(JFET)のG-S間ショート;交換
- 4/28 真空引き開始、5/12 液相循環精製開始
- 6/18 温度制御故障のため冷凍機停止
- 6/23 Xeガス(1気圧)でエレクトロニクスチェック("小さ過ぎるシグナル")
- 7/31 chamber内の配線間違いを発見(FBとDrainが入れ替わっていた!)
- 8/5 12/4 AD829-preampの発振対策(GNDと一緒に)
- 9/2 14 Xeガス(0.14MPa 絶対圧)での試験
- 9/18 11/27 液体Xeでの試験(実験室移動のため停止)
- 12/2 新実験室へ移動

2010-11年 第2実験経過(続き)

12/3 16ch-NIM-AD829のテスト 全ch発振 断念し、A250を採用決定 12/10 - 31 液体Xeでの試験再開

12/24 - 2011 3/4 2SK152使用のドーターカードの最適化

2011

1/4 - 1/31 Xeガス(0.216MPa 絶対圧)での試験(8ch FADC のDAQ)

メッシュグリッドの電荷通過率を測定

2/2 - 28 液体Xeでの試験; 精製循環の調整試験

2/16 16ch-NIM-A250入荷;これ以後、16ch FADCでDAQ

3/3 2SK152ドーターカード(0.1pF, 1GΩ) 12枚入荷

3/11 東日本大震災

4/1 大震災後の活動開始;4枚のドータカードの2SK152を交換

4/15 2SK152ドーターカードをchamber内へ設置

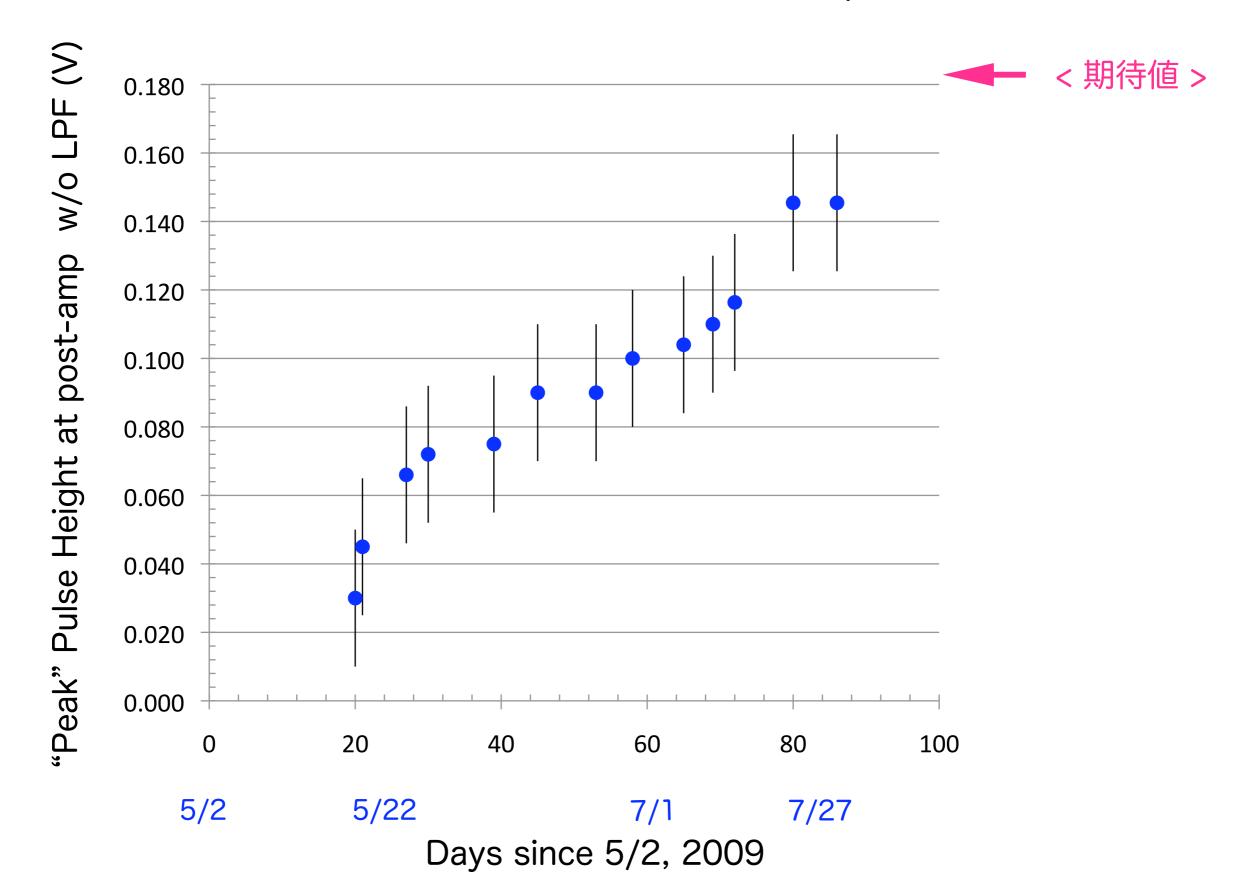
1. 投稿論文

なし

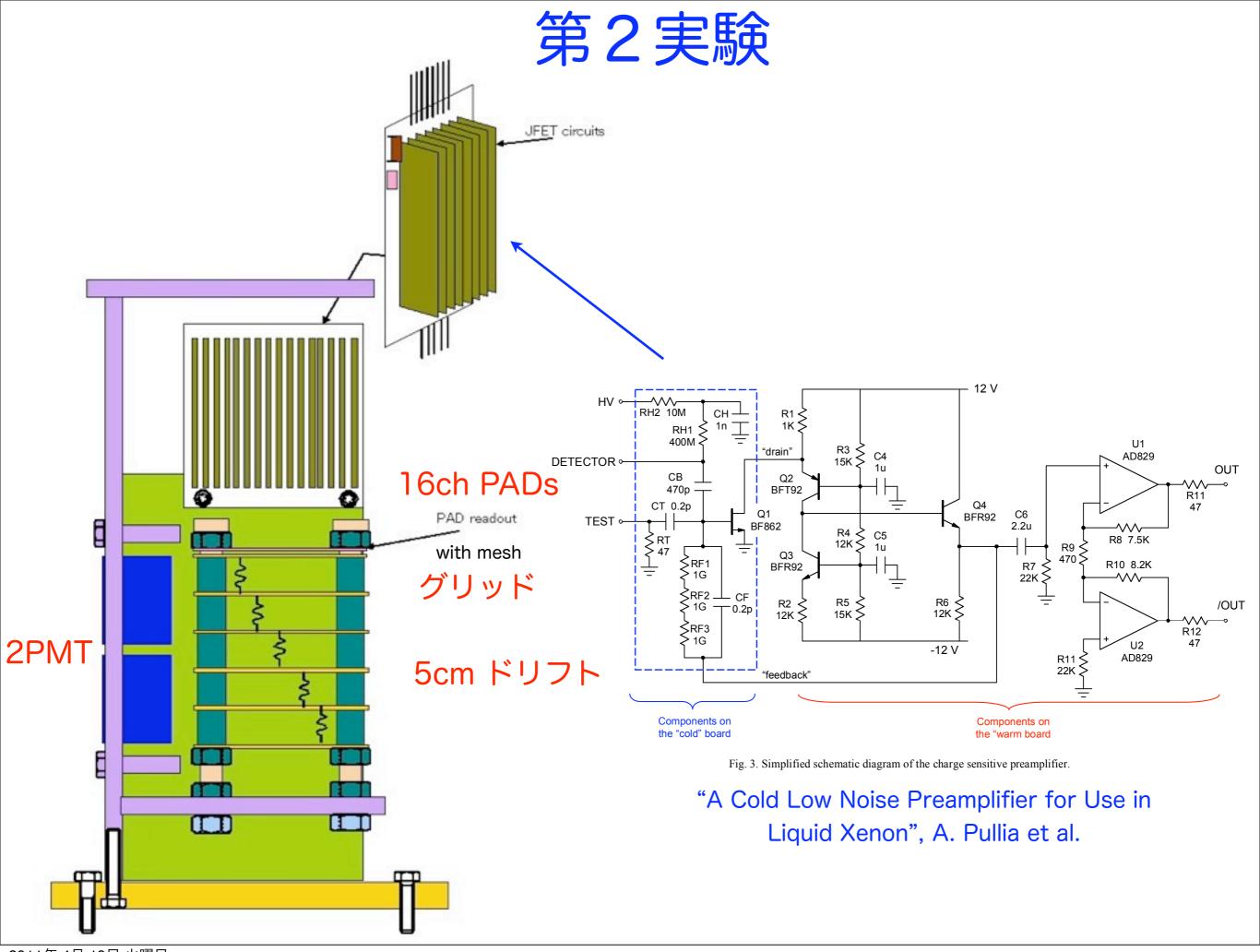
2. 学会発表等

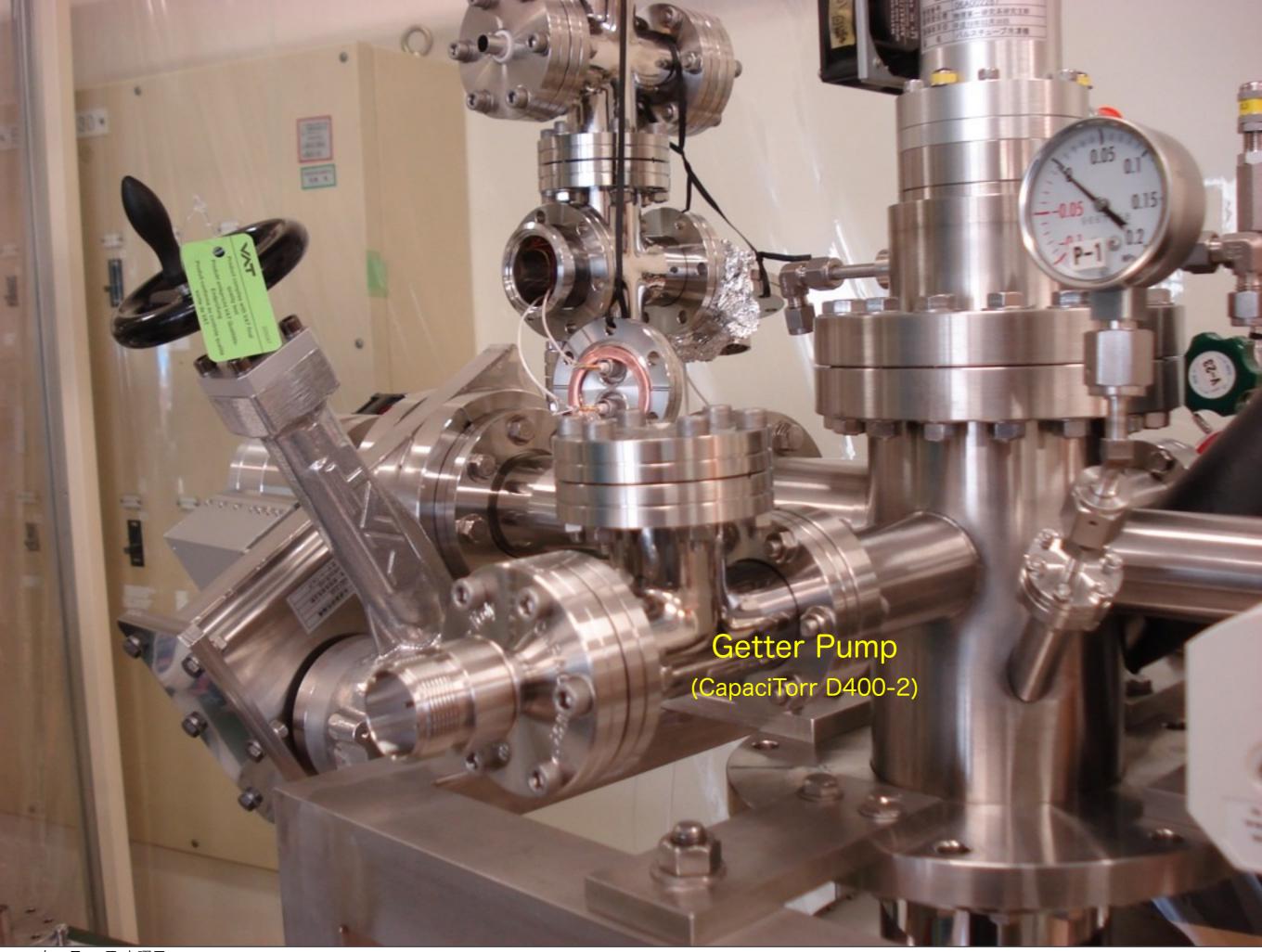
- (1) 平成23(2011)年3月25日、日本物理学会、『TPC用フロントエンド集積回路開発』、 東貴俊(佐賀大理工)他
- 2. 平成22(2010)年11月29-30日、"Liquid Xenon TPC for a gamma detector (LXeTPC)"、田内、The 2nd JAAWS, POSCO International Center, 浦項加速器研究所 (PAL),韓国
- 3. 平成22(2010)年11月24-25日、"LIQUID XENON TPC R&D IN KEK" 、三原、BINP-KEK Joint Workshop on liquid TPC, KEK
- 4. 平成21(2010)年6月15~16日、"Liquid Xenon TPC for a gamma detector (LXeTPC)", T. Tauchi, FJPPL10 Workshop, LAPP, Annecy, France.

α線シグナル (ch1, x80)



note - pulse height: w/o: w LPF = 1.5:1

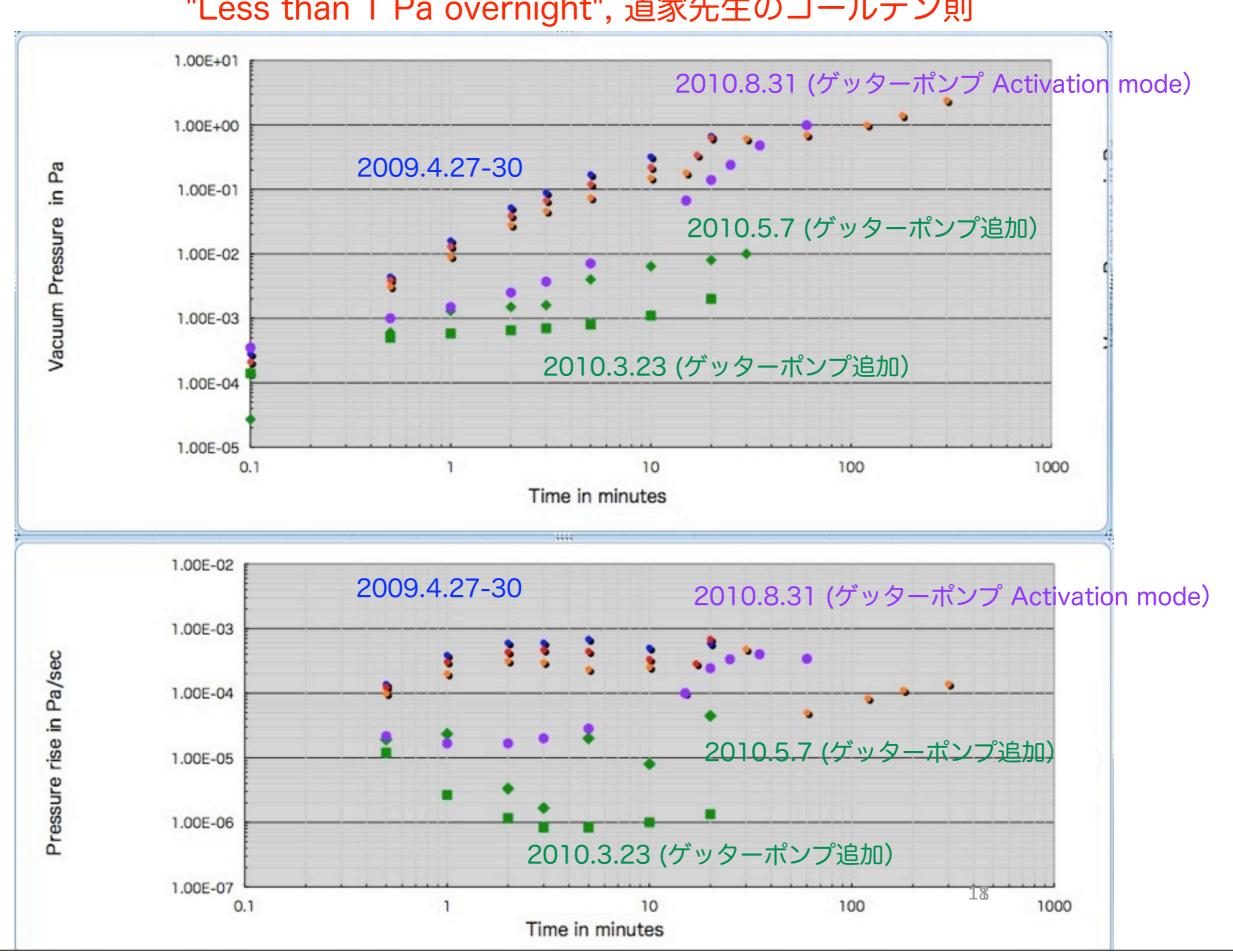




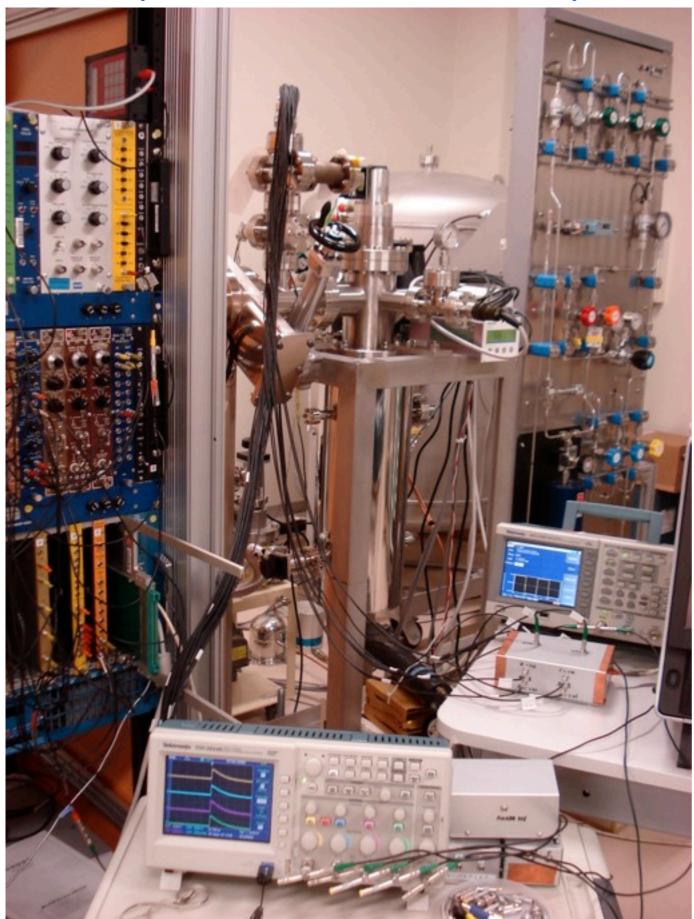
2011年 4月 19日 火曜日

真空 Build Up 試験

"Less than 1 Pa overnight", 道家先生のゴールデン則



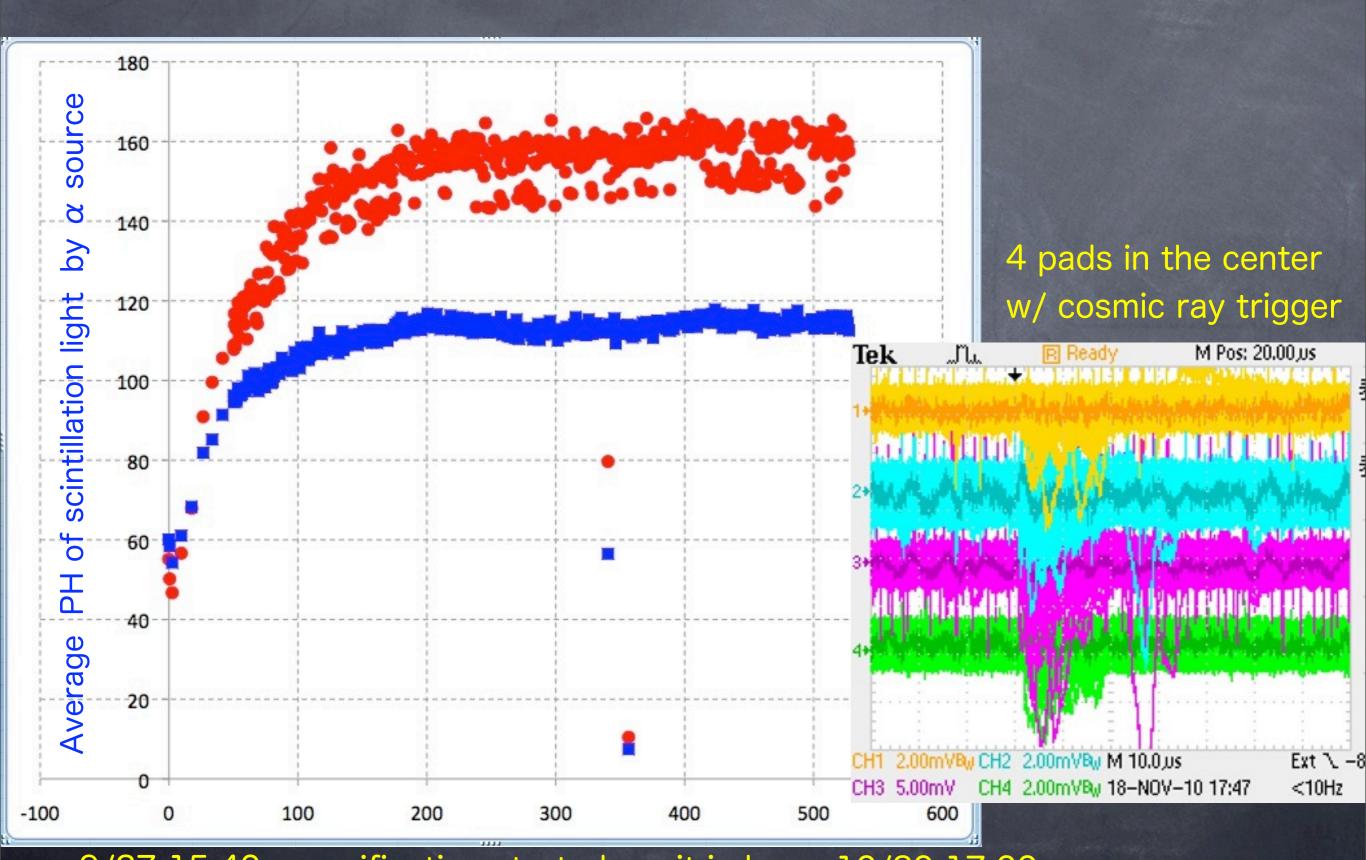
Experimental Setup



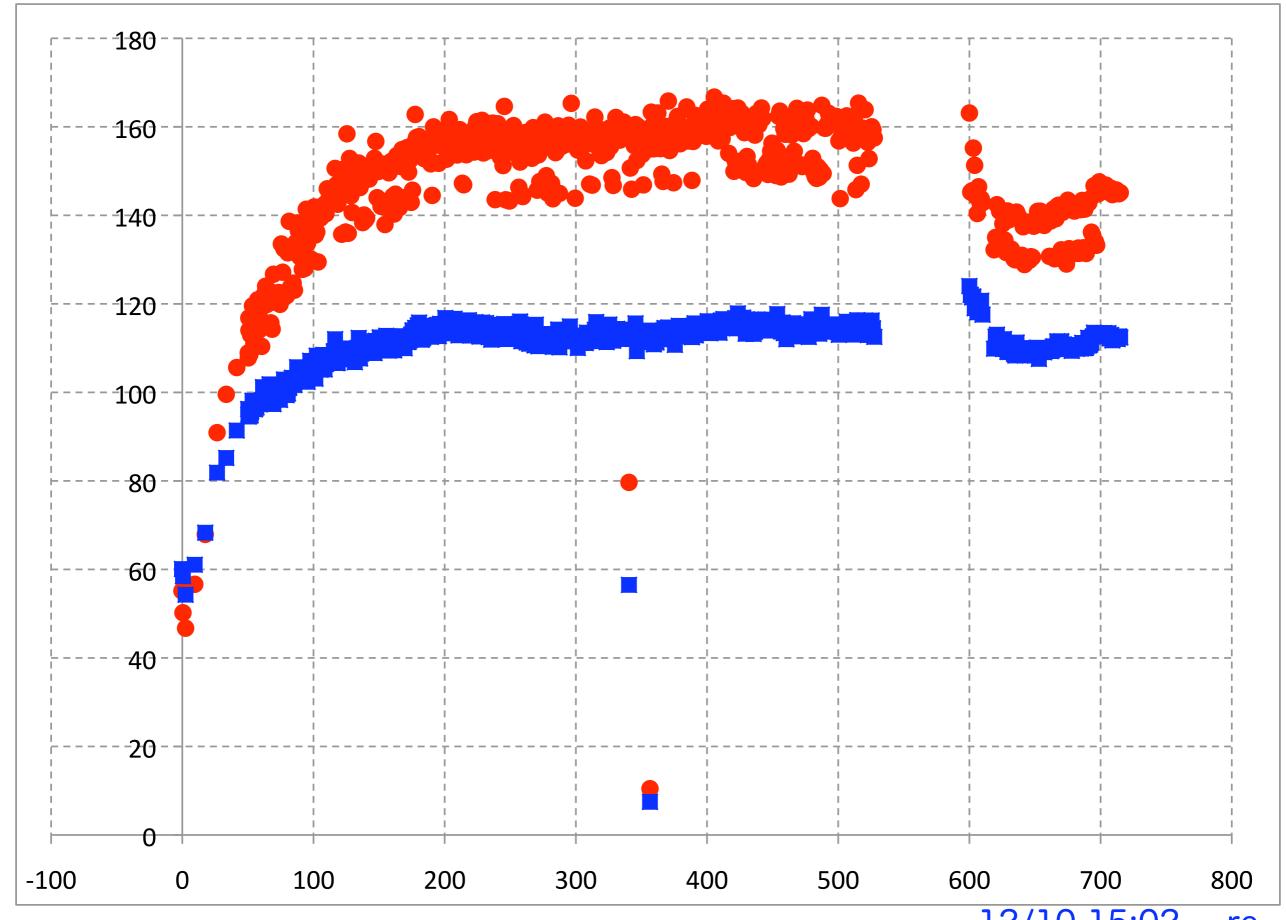
TPC prototype



Light and Charge Signals

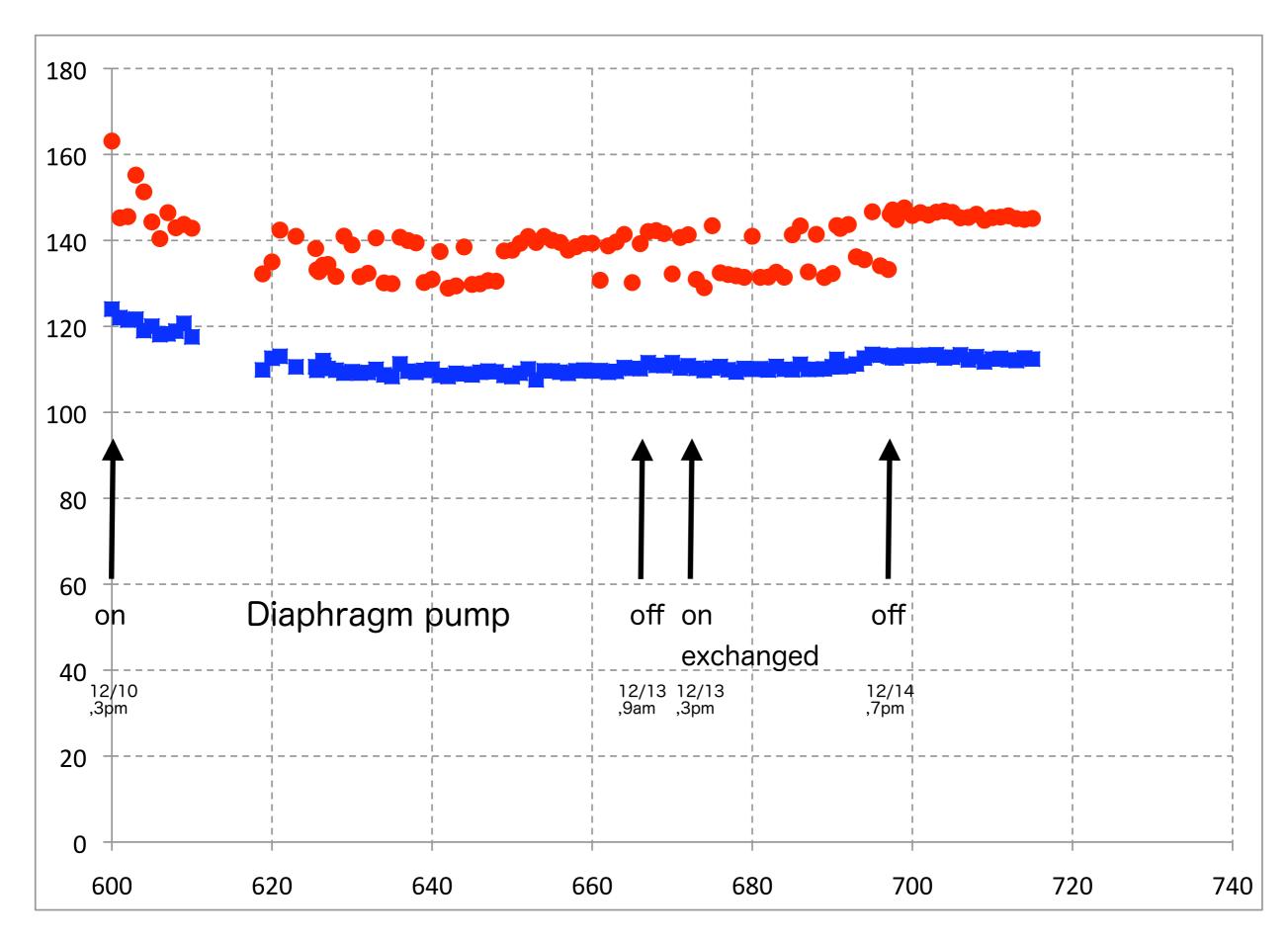


9/27 15:40 - purification started, unit in hour 10/20 17:00

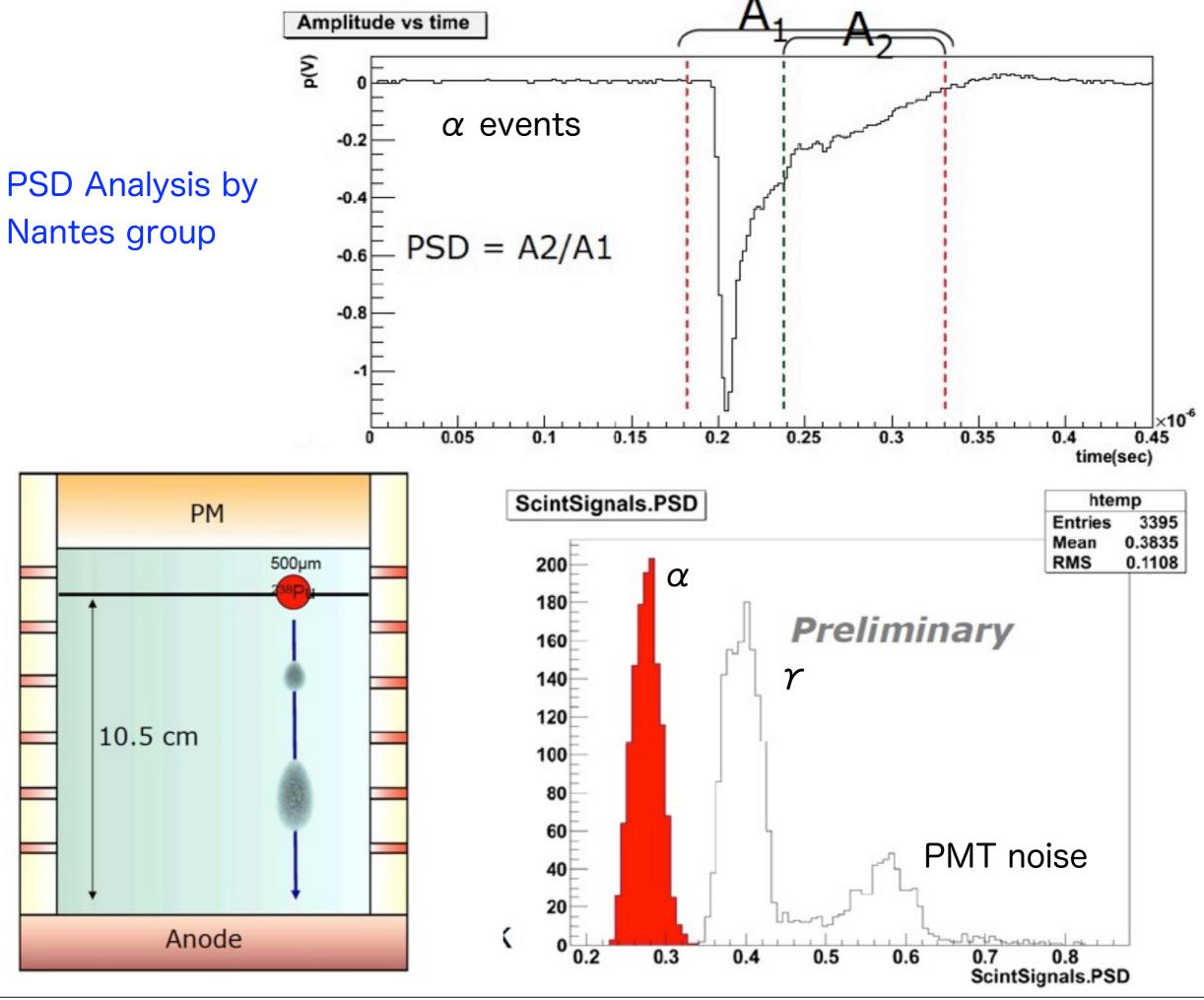


9/27 15:40 - purification started, unit in hour

12/10 15:02 - repurification started

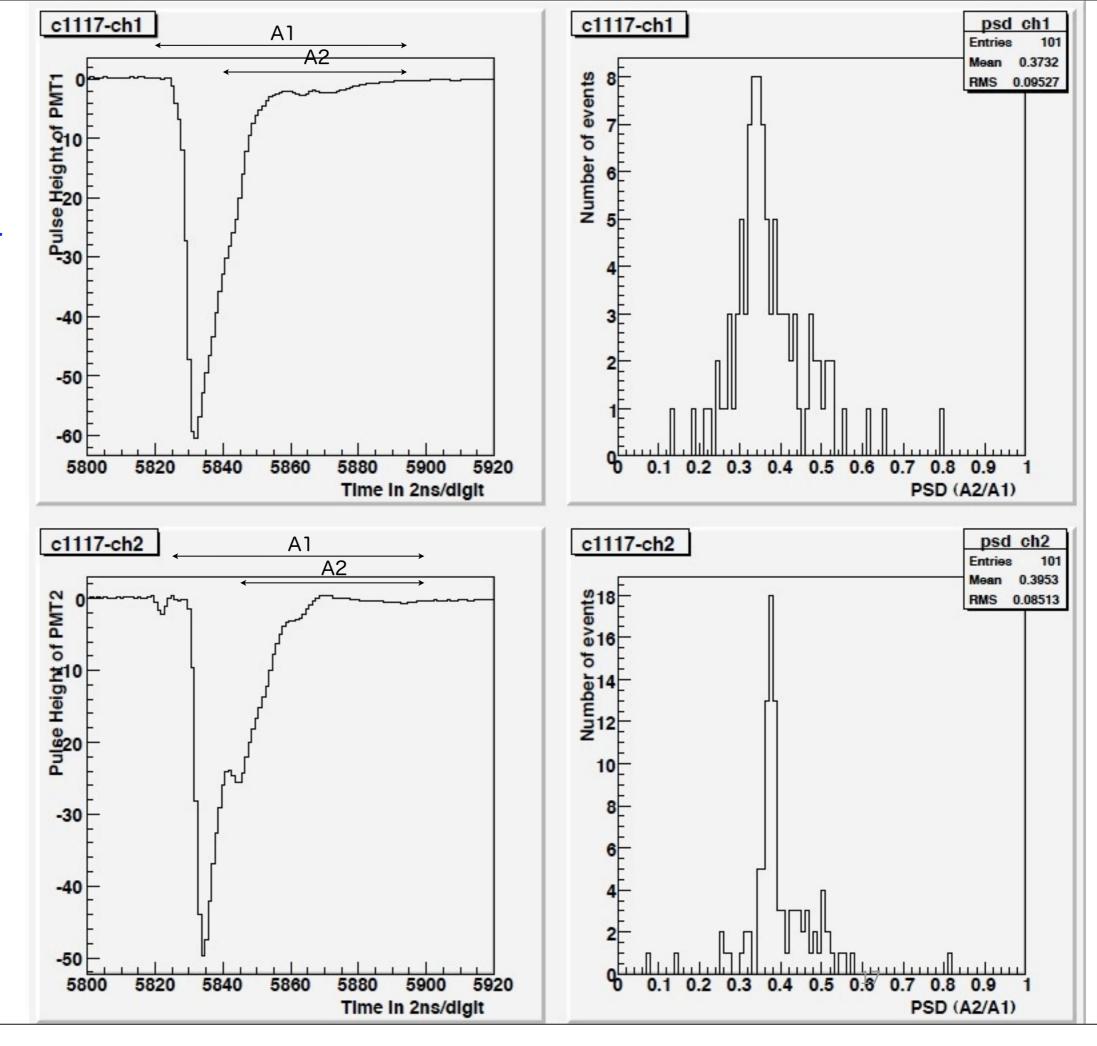


12/10 15:02 - re-purification started



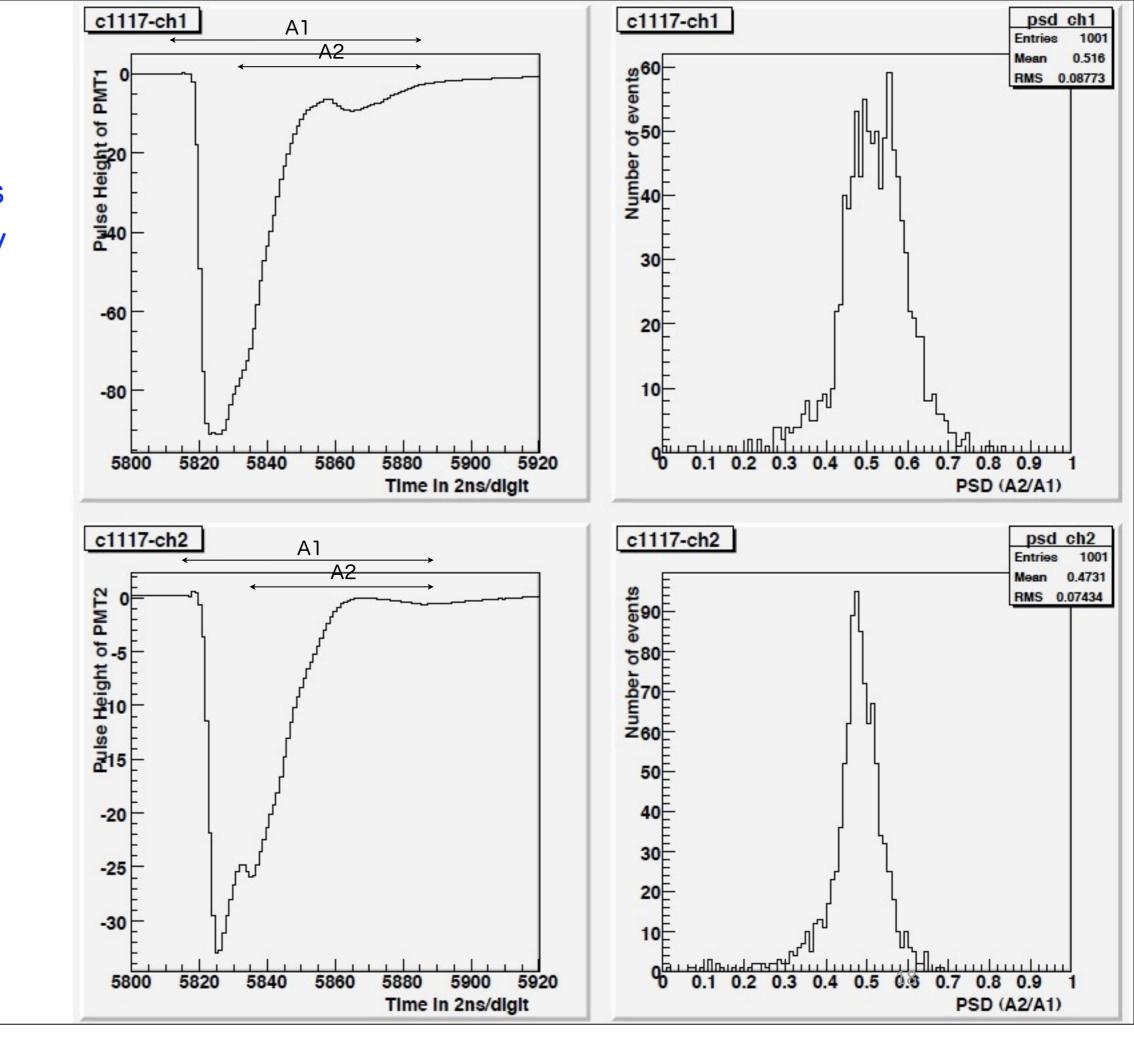
2010.12.23

PSD Analysis at alpha trigger

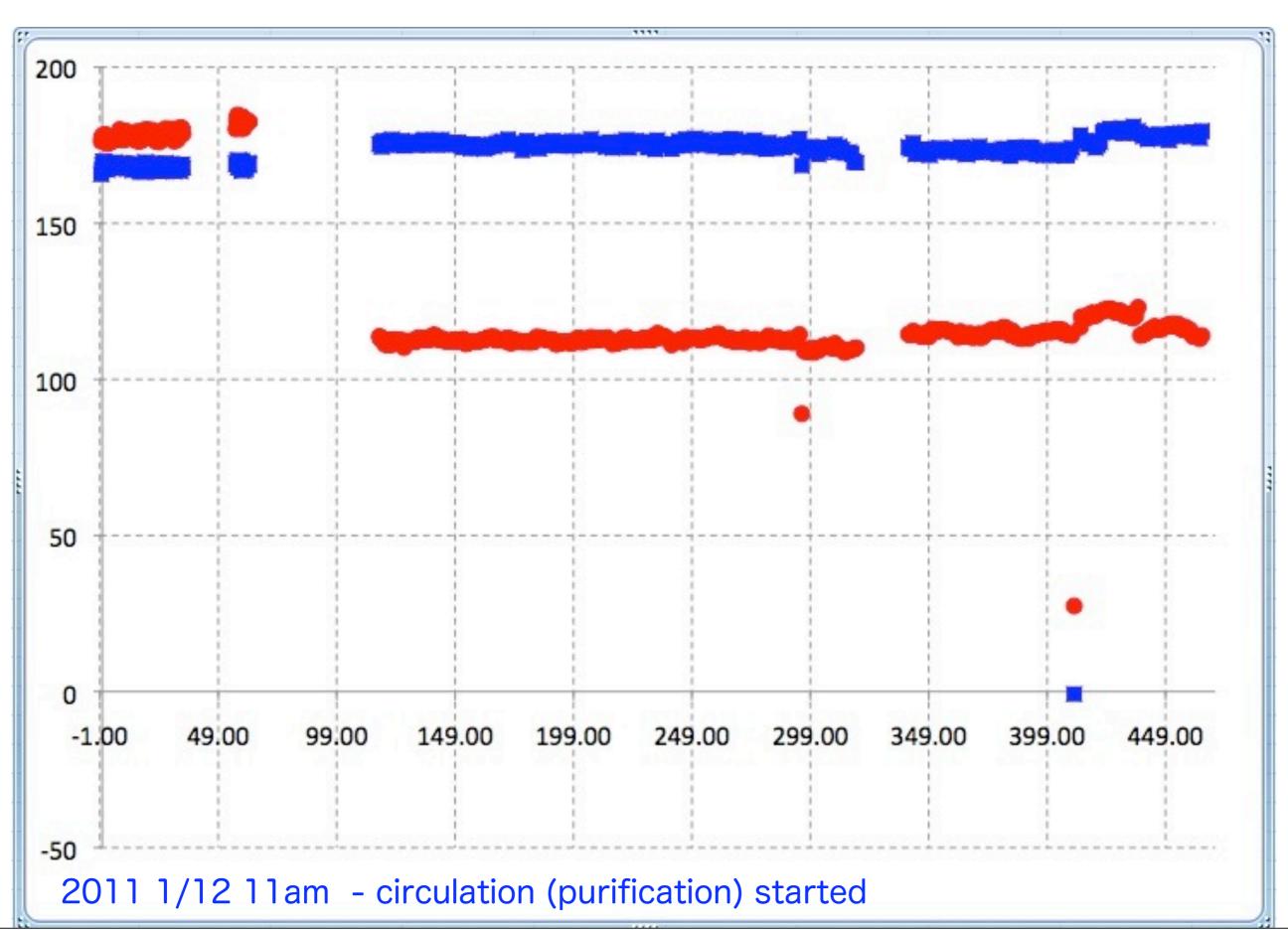


2010.12.23

PSD Analysis at cosmic ray trigger



Xe gas at 1.4 atm



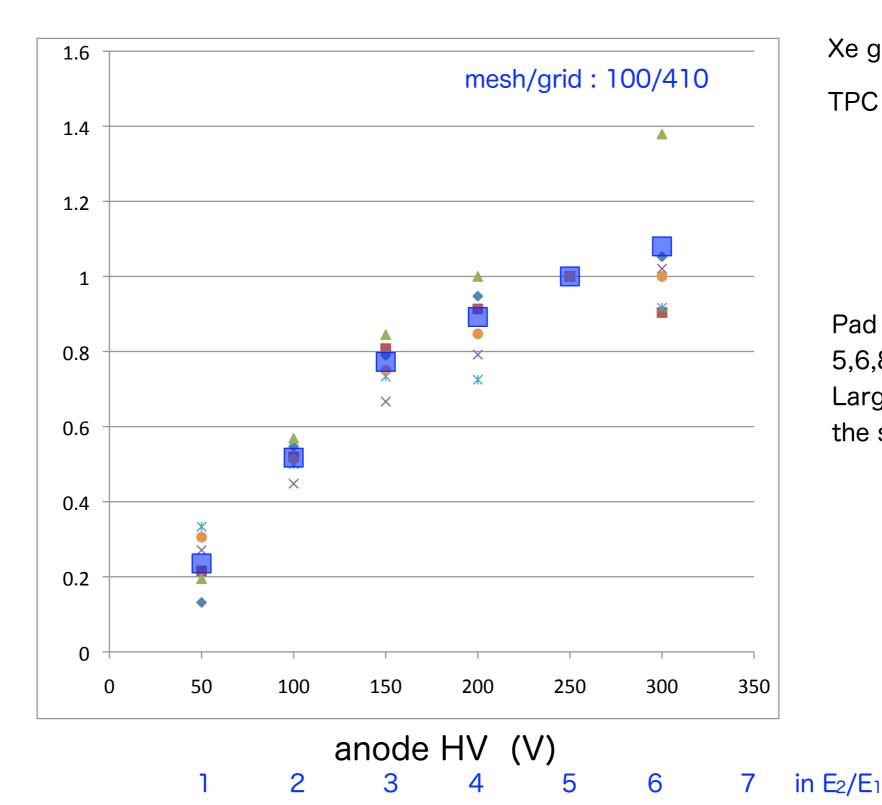
PAD signals: ch 5 to 12 with pre-amp; TPC Cathode/anode HV=-2.5KV/250V

Xe gas at 1.4 atm c1115a-ch2 c1115a-ch14 c1115a-ch1 c1115a-ch5 c1115a-ch13 -14000

2011年 4月 19日 火曜日

Performance of grid transparency



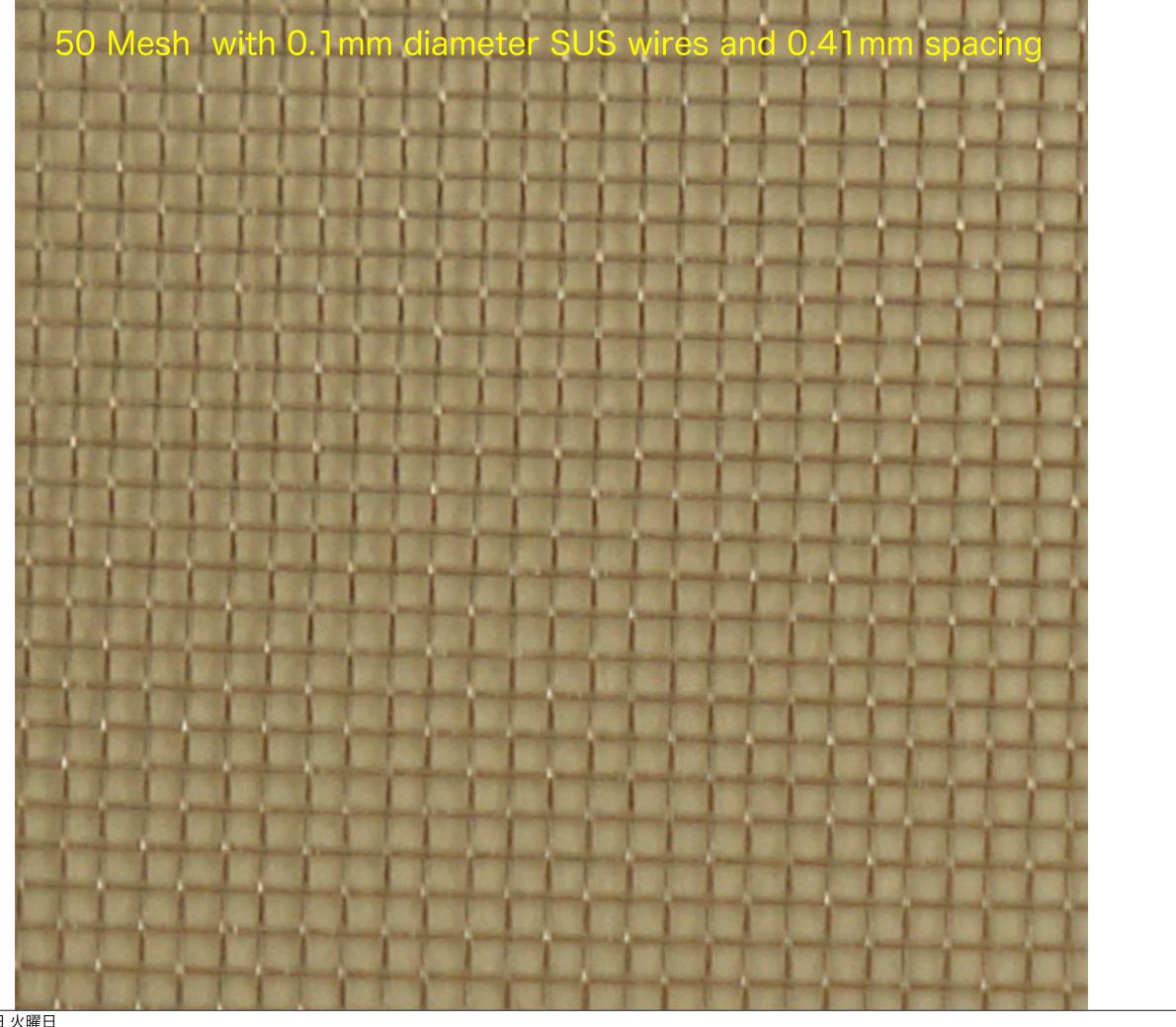


Xe gas at 1.4 atm

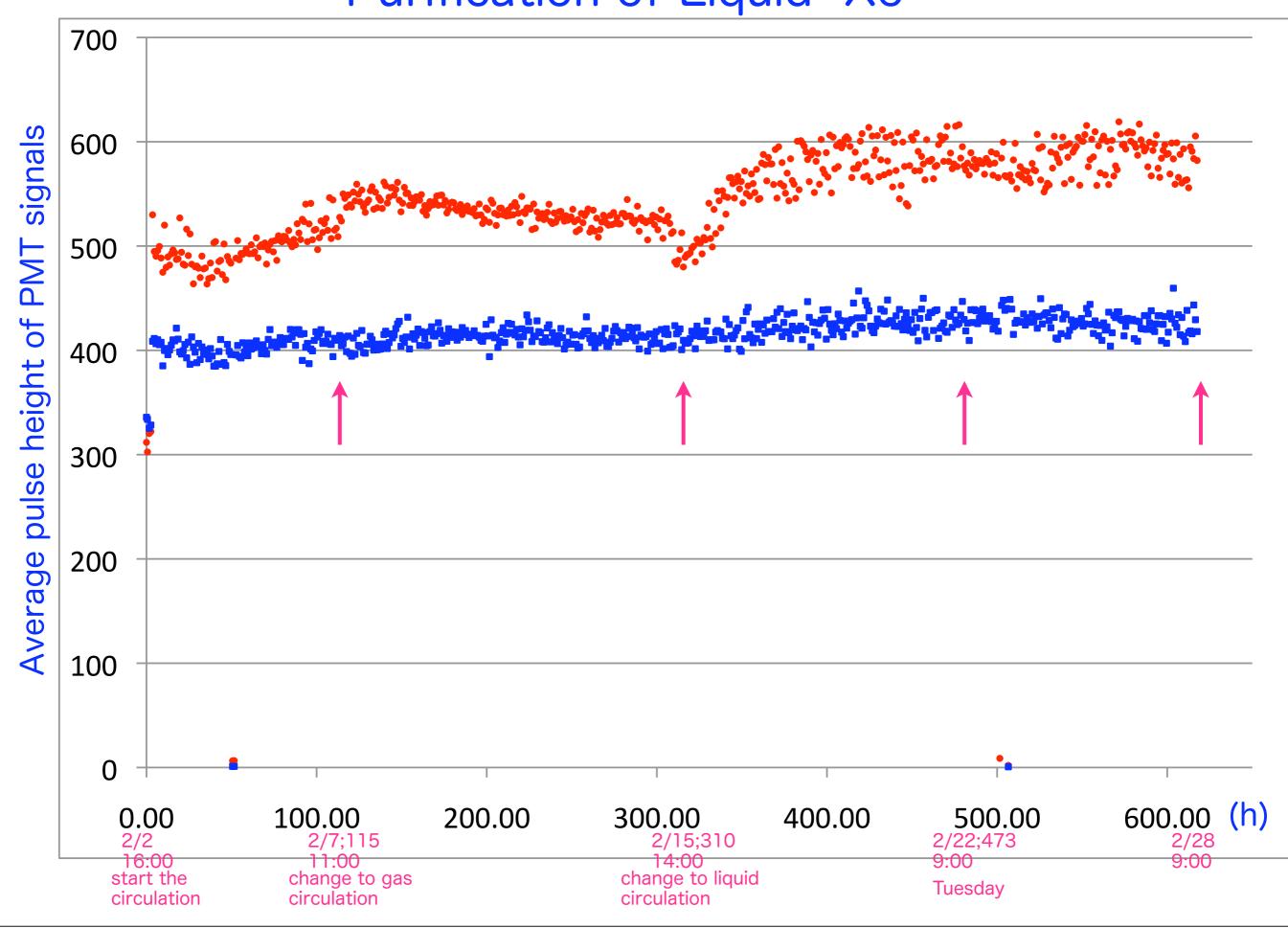
TPC: 5cm drift -2.5KV

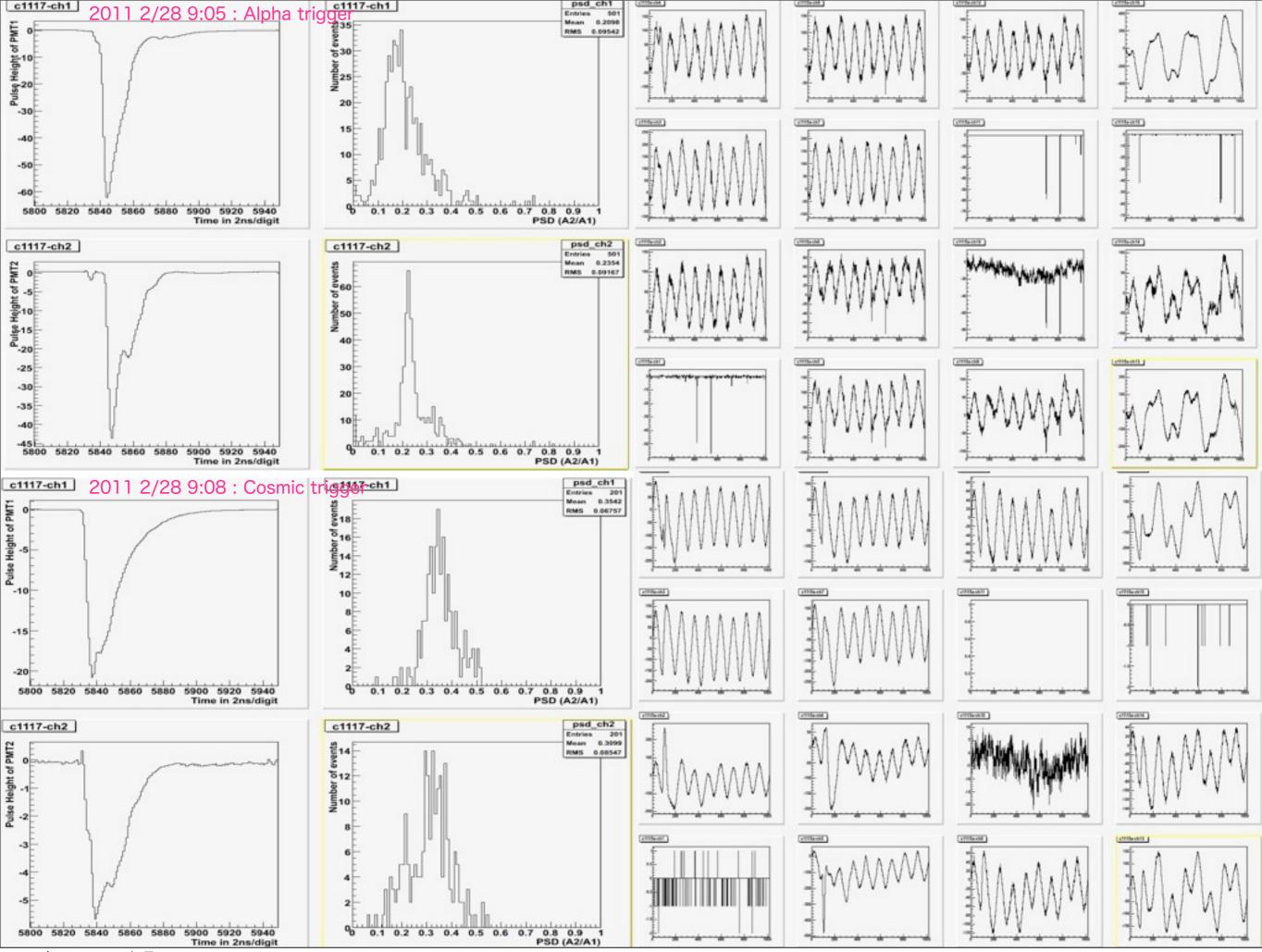
Pad channels: 5,6,8,9,10,12 Large squares for the sum

note: grid of 50 mesh with 100um diameter SUS wires and 410um spacing, so aperture of 57%



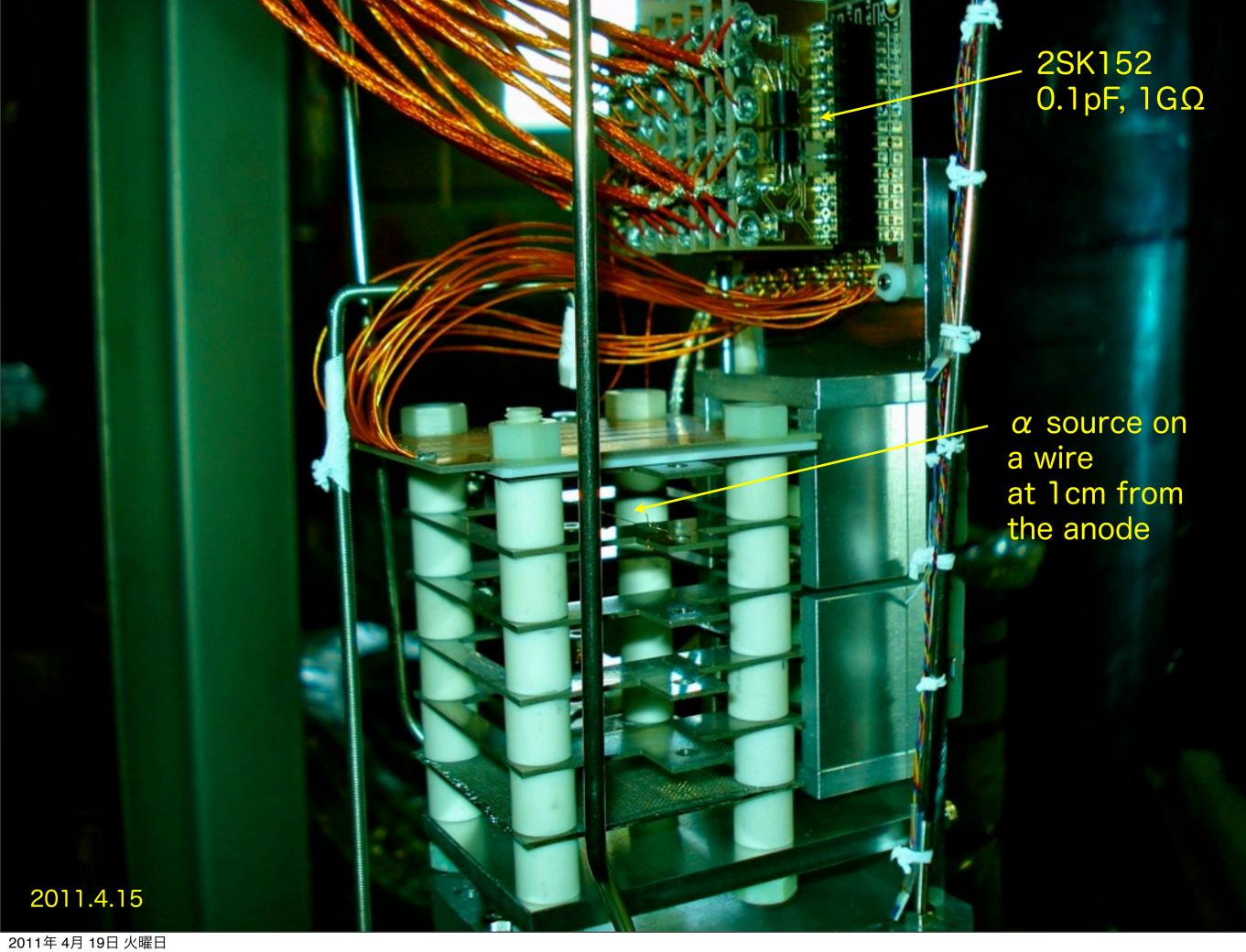
Purification of Liquid Xe



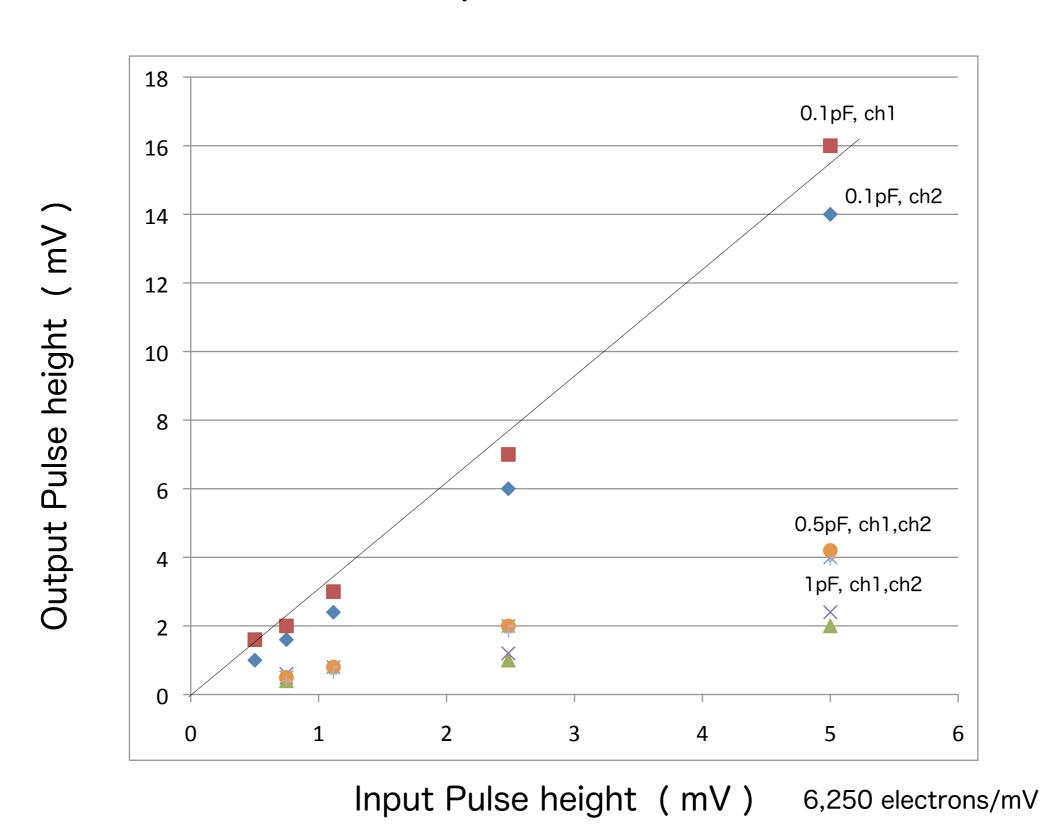


psd_ch1

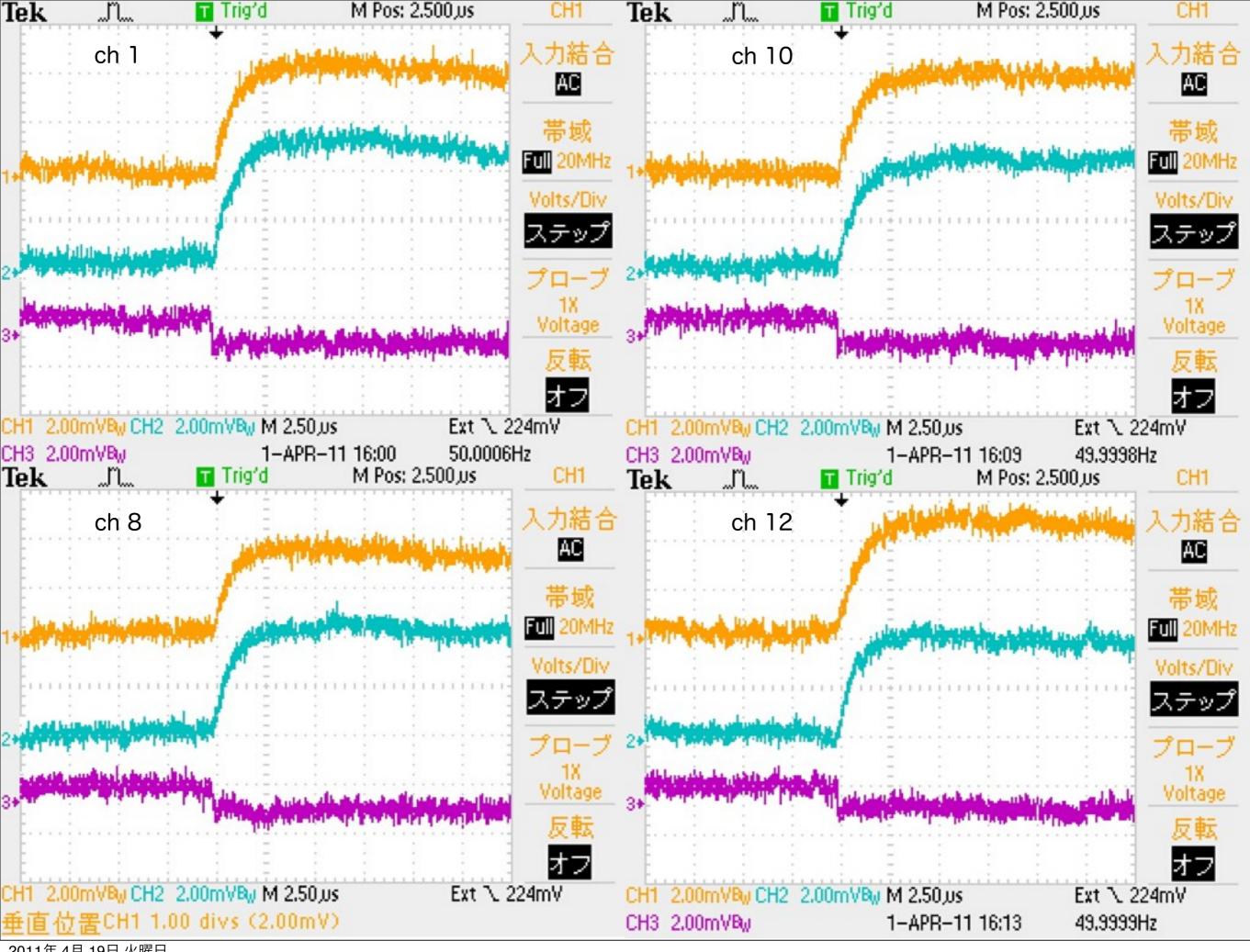
2011年 4月 19日 火曜日



Results of Preamplifiers with 2SK152 cards



2011年 4月 19日 火曜日



Front-end ASIC chip R&D First version: FEXE08

Pre-amp. to PZC to shaper - output all analog channels

PARAMETER SPECIFICATION Achieved in

chip size 3mm x 3mm room temp.

channel number 8

power supplies ±2.5V

dissipation power <10mW/ch

gain 8.2V/pC 6.0±0.5V/pC

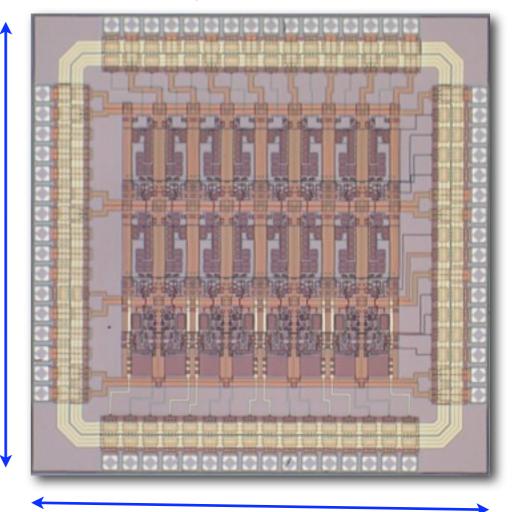
Input charge ±25fC -60~100fC

peaking time 0.5, 1us, variable(>1us)

prod. process 0.5um CMOS

ENC 2,000e ($C_d=1pF$) $\frac{400e}{(C_d=1pF)}$

Inputs (8ch)



3_{mm}

T. Higashi, JPS fall meeting, Kohnann univ., 9 Oct. 2009

Second version: FEXE08





Designed by Open-IT;

Takatoshi Higashi (Saga univ.), Takahiro Fusayasu(NIAS), Hirokazu Ikeda(JAXA), Manobu Tanaka(IPNS)

Open-It (Open source consortium for detector instrumentation) collaboration

Schedule

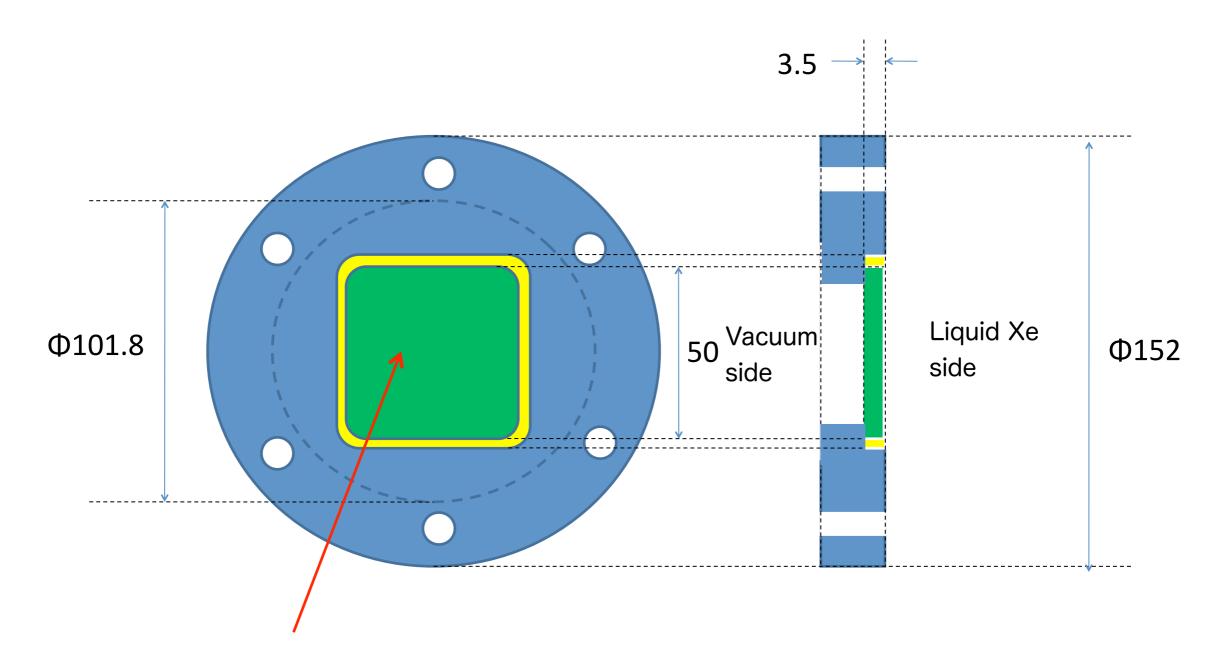
- 1. Circuit design was completed
- 2. Simulation was completed
- 3. Layout design was passed to the company on 24 November
- 4. Tape out was(?) submitted by end of January 2011
- 5. Delivery in Summer 2011
- 6. Summer in March 2011

together with the neutron group

Parameters	TPCFE09(TPCFE1x)
dynamic range	-75fC~+25fC -500fC ~ -5fC
gain	2V/pC 10V/pC
gain tolerance	~1%
ENC	400+25/pF@0.5us
cross talk	~1%
peaking time	0.5, 1 and 2 us
power dissipation	<10mW/ch
Temperature range	-110 ~ + 25°C
# of channels	16ch
ADC	none (10bit/10MHz)

UMC 0.25um process

Pressure Capacity Test on the Ceramic End Plate (vacuum - liquid xenon window)



Ceramic plate with 3.5mm thickness

at 3 ~4 bars and < -110 °C

まとめ

- 1. 第2実験:5cmドリフト,1mmギャップ,メッシュ・グリッド,16ch PADs
- 2. 16ch NIM Preamp: AD829使用のものから、AMPTEK-A250へ変更
- 3. 2SK152使用の新ドーターカード (Preamp cold part, 0.1pF, 1GΩ)
- 4. DAQ: CAMAC FADC500MHz 2ch/台, 100MHz- 16ch/4台
- 5. シンチレーションシグナルによるPSD解析
- 6. Xeガス中で電荷シグナルによるメッシュ・グリッドの透過率を測定
- 7. TPC のアノードより $\mathsf{1cm}$ の所に α ソース(ワイヤー)を設置
- 8. ASICチップ(TPCFE09) 発注: Open-IT 横浜国大の高木がこの低温動作等の試験を行う
- 9. 液体Xe用のAPDの低温試験を予定(高木)
- 10. セラミックエンドプレートの強化試験を予定
- 11. 循環(純化)速度の改善: コンプレッサー, 温度制御用のヒーター電源の増強
- 12. 16個のPADからの電荷シグナルの測定:基礎データ
- 13.ASICチップ+エンドプレートによるシグナルの読み出しを試みる